2021년도 ㈜시아플랜건축 신입사원 입사지원서

|  |
| --- |
| **기본사항** |
| **증명사진** | **성명** |  | **생년월일** |  | **성별** | **남( )여( )** |
| **휴대전화** |  | **이메일** |  |
| **주소** |  |
| **병역** | **□장교 □군필 □면제** | **보훈여부** | **유( )무( )** |
| **학력사항** |
| **구분** | **학교명** | **전공/년제** | **입학연월** | **졸업년월** | **평균학점** | **소재지** |
| **고등학교** |  | **-** |  |  | **-** |  |
| **대학교** |  |  |  |  |  |  |
| **대학교** |  |  |  |  |  |  |
| **대학원** |  |  |  |  |  |  |
| **(지도교수) (논문명)** |
| **어학능력 (공인시험 결과가 있을 시 작성 및 증빙첨부, 회화수준은 반드시 기입)** |
| **외국어명** | **어학인증시험** | **점수** | **취득일자** | **회화수준** |
|  |  |  |  | **특( )상( )중( )하( )** |
|  |  |  |  | **특( )상( )중( )하( )** |
|  |  |  |  | **특( )상( )중( )하( )** |
| **자격사항 (증빙첨부, 건축 및 디자인 관련 자격증만 해당)** |
| **자격명** | **취득일자** | **발행처** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **소프트웨어 활용 능력** |
| **오토캐드** | **상( ) 중( ) 하( )** | **포토샵** | **상( ) 중( ) 하( )** |
| **일러스트레이터** | **상( ) 중( ) 하( )** | **스케치업** | **상( ) 중( ) 하( )** |
| **BIM** | **상( ) 중( ) 하( )** | **3D MAX** | **상( ) 중( ) 하( )** |
| **오피스(워드,엑셀,PPT)** | **상( ) 중( ) 하( )** | **기타( )** | **상( ) 중( ) 하( )** |

|  |
| --- |
| **수상경력 (증빙첨부, 교내공모전, 건축사진공모전, 졸업작품전 제외)** |
| **공모전명** | **수상명** | **수상처** | **수상일자** | **작업구분** |
|  |  |  |  | **개인( ) 공동( )** |
|  |  |  |  | **개인( ) 공동( )** |
|  |  |  |  | **개인( ) 공동( )** |
|  |  |  |  | **개인( ) 공동( )** |
|  |  |  |  | **개인( ) 공동( )** |
| **실습경력 (증빙첨부)** |
| **근무처** | **실습기간** | **업무내용** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 학점은 4.5만점으로 환산하여 기입
2. 논문은 대학원 석사 및 박사 학위자만 작성
3. 어학능력은 공인 어학인증시험 결과가 있을 시 작성하고 증빙을 첨부하고 회화 수준란은 어학인증시험 결과가 없더라도 모든 지원자가 수준을 다음과 같은 기준으로 작성

(특-통역가능, 상-외국사 협업가능, 중-듣고 이해가능, 하-소통 불가능)

1. 소프트웨어 활용능력은 다음과 같은 기준으로 작성

(상-능숙히 다룬다, 중-관리가 가능하다, 하-전혀 모른다) 기타 소프트웨어는 항목 이외에

본인이 능숙히 다루는 소프트웨어가 있으면 소프트웨어와 수준을 작성

1. 수상경력은 수상자에 한하여 작성하고 증빙을 첨부한 사항만 인정

교내공모전, 졸업작품전, 건축사진전은 제외

**자기소개서**

아래 사항에 대하여 자유롭게 기술

(1장 이내 / 서체: 맑은고딕 / 글자크기: 12pt)

1. ㈜시아플랜건축에 지원하게 된 동기
2. ㈜시아플랜건축에서 하고 싶은 일과 자신의 미래
3. 자신의 장, 단점
4. 자신 PR

|  |
| --- |
| **개인정보 수집 및 이용 동의서** |
| **□ 개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의**

|  |  |
| --- | --- |
| **수집항목****(필수항목)** | 성명, 생년월일, 주소, 이메일, 전화번호, 학력사항, 경력사항, 자격사항 |
| **수집·이용목적** | 채용 전형의 진행, 진행단계별 결과 등 채용관련 정보안내 |
| **개인정보의 보유 및 이용기간** | 개인정보 수집‧이용 목적 달성 후 삭제지원자가 삭제를 요청할 경우 해당 정보 삭제 |
| **개인정보 제공동의 거부권리 및 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항** | 지원자는 개인정보 제공에 동의하지 않을 권리가 있습니다.다만, 지원서를 통해 제공받는 정보는 선발 전형에 필수적인 항목으로 개인정보 제공에 동의하지 않을 경우 채용 및 선발에 지원이 제한될 수 있습니다. |

**본인은 ‘개인정보 수집 및 이용’에 관한 설명을 모두 이해하였으며****이에 동의합니다.**2020년 10월 일성명 : (인)㈜시아플랜건축사사무소 대표이사 귀하 |